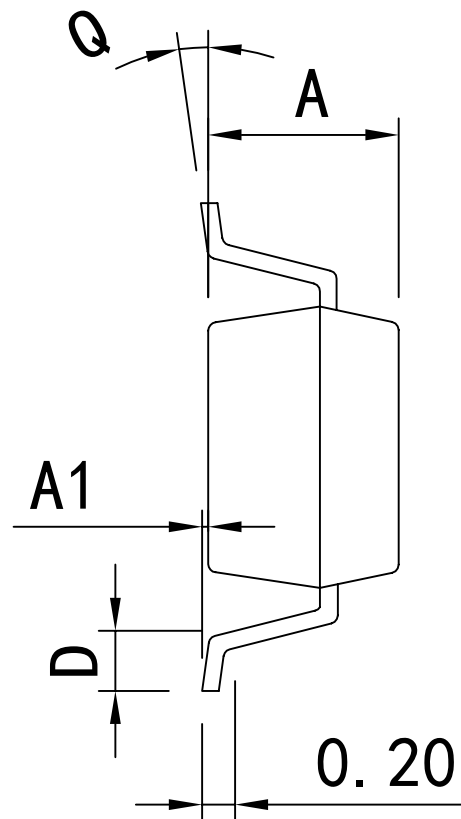
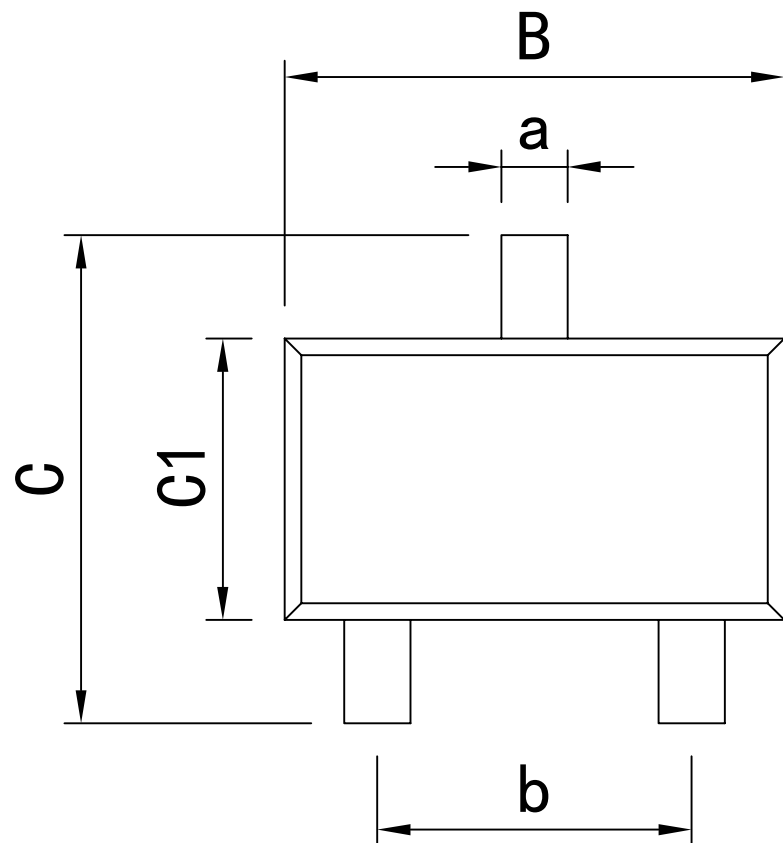




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



| | |
|----|-----|
| 制图 | 赖谊成 |
| 审阅 | 罗云龙 |
| 核准 | 林钟涛 |

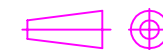
SOT23-3

文件名称:
HG-SOT23-3

文件编号:
HGWXT-230058

| | |
|----|-----------|
| 版本 | VI.0 |
| 比例 | 1:1 |
| 单位 | mm |
| 日期 | 2023-7-11 |

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

| DIM. | A | A1 | B | C | C1 | D | Q | a | b | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|--|--|--|
| MIN | 1.05 | 0.00 | 2.82 | 2.65 | 1.50 | 0.30 | 0° | 0.30 | 1.90 | | | |
| MAX | 1.15 | 0.15 | 3.02 | 2.95 | 1.70 | 0.60 | 8° | 0.40 | BSC | | | |